PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-163386

(43) Date of publication of application: 20.07.1987

(51)Int.CI.

HD1S 3/18 H01L 21/78

(21)Application number : 61-006020

13.01.1986

(71)Applicant:

DAITO SEIKI KOGYO KK

(72)Inventor:

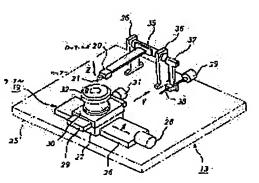
YAE MASANOBU

(54) POINT-SCRIBING DEVICE FOR LASER DIODE

(22)Date of filing:

PURPOSE: To enable the accurate making of a boat-shaped, point-like cut which is short and enables the accurate setting of the direction of split, by providing a table supporting a flat-plate-shaped compound semiconductor for a laser diode and sliding horizontally and a cutter head having a cutter in the force end and moving vertically, and by other means.

CONSTITUTION: A table 19 supporting a flat-plate-shaped compound semiconductor for a laser diode and sliding horizontally and a cutter head 20 having , , a cutter 21 in the fore end and moving vertically are provided. Moreover, the device is designed to have a function to lower the cutter 21 to a prescribed height above the compound semiconductor, a function to make the table 19 slide relatively to the cutter 21 by a prescribed distance at a prescribed scribing speed after the cutter 21 lowers to the prescribed height, and a function to lower the cutter 21 at a prescribed speed with the sliding of the table 19, to hold the cutter 21 at a prescribed depth in the compound semiconductor after the cutter 21 is lowered at the prescribed speed, and to make the cutter 21 rise at a prescribed speed after it is held at the prescribed depth in the compound semiconductor.



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62 - 163386

@Int,Cl.⁴

是記憶鐵

庁内墜理番号

❷公開 昭和62年(1987)7月20日

H 01 S 3/18 H 01 L 21/78 7377-5F 7376-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

公発明の名称 レーザーグイオード用ポイントスクライブ装置

②特 頭 昭61-6020

②出 願 昭61(1986) 1月13日

砂発 明 者 八 江 正

正 償

羽島市堀津町横手2丁目109番地 大都精樹工業株式会社

羽島工場内

大阪市東区島町1丁目3番地

印出 頤 人 大都精機工業株式会社

. ...

砂代 理 人 弁理士 大森 忠孝

明朝點

1. 強明の名称

レーザーダイオード用ポイントスクライブ装置 2. 特許請求の領題

3、 発明の詳額な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、雰囲作業を行なうため、単板状のレーザーダイオード用化合物半均はに個人れを行な ラボイントスクライブ装置に関する。

(従来の技術)

ほ来、シリコンウェハーを所定サイズのチップに 別る被避が知られている。その数額では、 シリコンウェハー の表面に 外自状に 闘をつけ、 当 減外付 状の傷に 拾って 初 りチップに する、 所 罰 フルスクライブ作業をするようになっている。

一方、レーザーダイオードは250µ角段度の大きさであり、1 m角、厚さ100µ程度の大きさを行する平板状の化合物半導体を労闘作業により割ることによって切られる。レーザーダイオードは割られた雰囲調からレーザーを発するため、雰囲調の形状が特に低級である。

(尭明が解決しようとする問題点)

上記従来の装置では、ワークの表面に升目状に 傷をつける情域となっている。従ってその構成を、 男問題を出しつつ所定サイズに初ってレーザダイ

特開即62-163386 (2)

オードを切る雰囲作業には関すれば、つけられた 国によって雰囲曲が特性にでないという問題点を 独すことになる。

又、上記該習では、自身状の比較的長い母をつけるのに避しているが、短くしかも別れる方向を 正確に定めることのできる母を物密につけること ができない。従ってその構成を辨別作業に採用し ても、所定の勢別面を的時にだすことができず、 製品の少留りが横端に思くなるという問題点を残 すことになる。

本児明は、上記問題点を解決しようとするものである。

(問題点を解決するための手段)

平似状のレーザーダイオード用化合物半線体を 載せ、水平にスライドするテーブルと:先端部に カッターを有し、上下に移動するカッターへ下降 さける機能と:カッターが上配所定高さまで下降 した後に、所定のスクライブスピードで所定距離 にけテーブルをカッターに対し相対的にスライド

体を直線状に割って所定の雰囲節を得るのに選した心形の個が形成される。

(電路例)

本形別によるポイントスクライブ装置の外観を示す第2世において、机状の銀台11の下部にはCPUやモータドライバーをおするコントロールボックス12が設けられている。架台11には置か水体13を制御するための数値を入力し又接置本体13を制即するためのキーボードボックス14、スティックコントローラーボックス15及びモニター16が報告されている。

第3回に示すように、製造水化13の機体には 支持テーブル17が固定されており、支持テーブル17には作業者が収く組織扱18が上下・競技・左右に移動可能の状態で支持されている。顕微级18としては別えば5~400倍の水限ズーム式実体組織扱が川いられる。装置本体13の前が上面にはテーブル19が配置されており、テーブル19の上方に顕微数18が配置されている。数 させる既但と、テーブルのスライドとともに、カッターを所定スクライブスピードで下降させ、カッターを所定スクライブスピードで下降させた後にカッターを化合物学場体内の所定認さに保持し、カッターを化合物学場体内の所定認さに保持した役にカッターを所定スクライブスピードで上呼させる機能とを有することを特徴とするレーザーダイオード用ポイントスクライブ装置である。 (作用)

まずテーブルに、平板状のレーザーダイオード 別化合物半導体を観せる。次に、カッターへッド に取付けられたカッターを化合物半導体上所定さまで下降させた後に、所定のスクライブスに合 で所定距離だけテーブルをカッターに対し相対 的にスライドさせる。 テーブルのスライドとと もに、カッターを所定スクライブスピードで下降 させ、次にカッターを化合物半導体内の所定な に保持し、続いてカッターを所定スクライブスピードで上昇させる。

これによって、化合物半導体上に、化合物半導

四本4 1 3 の後部にはカッターヘッド 2 0 の払那が支持されており、カッターヘッド 2 0 の先端部に取付けられたカッター 2 1 がテーブル 1 9 の上方に記述されている。

数四木体 13の内部構造の規略である第1図に 示すように、ペース25に裁談されたテープル1 9 はテープルガイド 2 6 とそれに ガイドされて X 植方向 (矢印×方面) に移動する X 軸テープル 2 7 とを有し、X輪テーブル27 はX他川パルスモ - タ28によって駆動制御されるようになってい る。X輪テーブル27にはテーブルガイド29が 税置されており、テーブルガイド 29にはそれに ガイドされてY恰方向(矢印Y方向)に移動する Y性テープル30が嵌合し、Y性テープル30は Y仲川パルスモータ31によって駆動制即される ようになっている。ΥMテープル30にはθテー プル3 2.が収回されており、θテーブル3 2 は図 示しない 8 方面川バルスモータによって規値(2 始)回りみ方向に回転制御されるようになってい る。又、8テーブル32の上端間は水平に形成さ

特開昭62-163386 (3)

れている。 なお図示しないが、 θ テーブル 3 2 の上端面には小孔が多数形成されており、その小孔には θ テーブル 3 2 の内部を通じて 試圧機関が通粘されている。即ち θ テーブル 3 2 の上端面はパキューム 吸着を行なう機能を有している。

カッター 2 1 としては、例えば3ポイント式の ダイヤモンドカッターが川いられる。カッター 2 1 は棒状かつ製ね円柱状の部材であり、下場部が 間心の円準状に尖っている。更に部5例に示すよ うに、カッター 2 1 の下環は三角質状にはつられ ており、スクライブ作業にはその3つのコーナー 45の内のいずれか1つを使用するようになって によって2位川アーム37はY方向にスライドするようになっている。ボールセじ38の一切には2位川パルスモータ39の駅動物が逸精されており、これによってボールセじ38が回転制御されるようになっている。なお、このリンク数別によって、2位川アーム37のY方角の移動量とカッターへッド20に取付けられたカッター21の先端部の2方向の移動量が1:1に対応するようになっている。

いる。

次に作動を説明する。

吸初に、スクライピンク作業を行なうのに必然なデータの双定で行なう。第1回のX権テープル27の移動スピード(1)、移動ステップ協のX権テープに3)を投動ステップ協会(4)、投助ステップ協の移動及ではない。Y性テープ(5)及びスクライブ時のスピード(8)を投めるでは、カックー21の上下スピード(9)、カックー21の所のスピード(9)、カックー21の所ののでのでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックー21のでは、カックス14を用いて入力を行った。

データの入力が済めば、取扱領18(第2점)の途限レンズに描かれたクロスラインと購入れ間 始位費とを合せる作業を行なう。ワークを第1점 ののテーブル32上に置きパキューム吸着によっ て固定する。ワークには例えば250ム角のレー ザーダイオードを作成するために予めパターンが つけられており、ワーク金はの大きさは別えば1cm 内、厚さ 1 0 0 ¼ である。スティックコントローラーボックス 1 5 (第 2 図) に取けられたスティックを作業者が手で操作しスティックコントロールによって、ワークを顕微鏡 1 8 の観野内にいれる。又、 0 テーブル 3 2を 0 方向に回して、ワークの辺を X 方向と Y 方向に向ける。

にはY竹川パルスモータ31によるY粒テーブル30の移動スピードによって決まる。ここでも、データ(1)、(2)、(3)、(7)に終づいて個Sを所定四隔に所定本数つける。この動作をデータ(8)に話づく慰及だけ観選せば、1つのワークWでのスクライビングが終了する。

各個Sは第7回に示すようにつけられる。第7回において、のがカッター21の原点位覆である。まずカッター21は②の位置まである。このまずカッター21は②のではよるボールやしょるの回転によって行か向による。次にからないのではデータのおかには、対しのようにはでいる。このおからには、対しなって対している。このようには、対している。このようには、対している。このようには、対している。このようには、対している。このようには、対しているのでは、対しているのである。

政に行なう必要がある。

次に、上心人力データに基づいてスクライブ作 力を自動的に行なう。その基本的な個の配置を第 6 図に示す。第 6 図において、W はワーク、S は ワークWの表面につけられた概をあらわしており、 () 内の数字は上記入力データに対応している。

別えばた上鉄の餌Sからつけるものとする。餌Sの長さはデータ(7)により、具体的にはY柚川パルスモーク31によるY柚テーブル30の移動品によって決まる。1本の餌Sがつけば、データ(2)に基づいてワークWをX方向に1ステップ移動させ、狭いてデータ(7)の長さだけの母Sをつける。ワークWのX方向への移動スピードはデータ(1)により、具体的にはX種用パルスモータ28によるX種テーブル27の移動スピードによって決まる。

データ(3)の回数だけX方向に所定本数の似 Sをつければ、データ(5)に基づいてY方向に 所定関係を隔て、次の似Sをつけて行く。Y方向 の移動スピードはデータ(4)に基づき、具体的

のの位置にカッター 2 1 が到達するとカッター 2 1 は一定の深さの位置に保持されるので、 それ 以後はワーク W には一定欲さのほ S がつけられる。カッター 2 1 が の位置に到達してからデータ (7)に基づく長さだけワーク W が送られて、 のの位置にカッター 2 1 が 相対的に来れば、次にカックー 2 1 は上方に移動させられる。その時の移

特開四62-163386 (5)

助スピードはデータ(9)に私づく。データ(1 の)に私づく知識だけカッター21が上昇しての の位成に来れば、ワークWのY方向の移動は存む おれて、カッター21は®の位置に来る。®の位置からデータ(4)に基づくスピードでワークW が移動して、カッター21は相対的に②の位置に 反り、更にカッター21は上方に移動して①の原 点に戻る。即ち、カッター21は概5に対してか ではされる。

その結果切られる但Sの形状は節8図に示すような前形となる。労場作業の際には、この船形の先端部の延度方向直線状にワークWは割れる。四Sの反さは30~250µ程度、続は7~8µ程度、終さは14~16µ程度である。労闘作業が終んだ1個のレーザーダイオードの大きさは250µ角であり、そこにボンダーで記録しモールドして製品ができめがる。

なお、突恩のスクライブ作業では、一度にワー

CCDカメラを収付け、コンピュータの頭換器数によって、ワークWの位置決めを行なうようにすることもできる。

その知合に、2個のカメラを使用し、1つを低倍率、他方を点倍率とする構成を採用してもよい。低倍率のカメラで全体的な位置決めを行ない、高倍率のカメラで精密な位置決めを行なうことによって、作業を迅速かつ正確に行えるようになる利息がある。

(b) 自動ローダーを取付りて、ワークWのロード・アンロードを自動で行えるようにすることもできる。

(発明の効果)

平版状のレーザーダイオード用化合物半導体を 扱せ、水平にスライドするテーブル 19と;先端 芯にカッター 21を有し、上下に移動するカッタ ーヘッド 20と:カッター 21を化合物半導体上 所定高さまで下降させる機能と;カッター 21が 上記所定為さまで下降した後に、所定のスクライ プスピードで所定距離だけテーブル 19をカッタ クWの全面に収損に関いを入れてしまうのではな く、次のように行なう方が好ましい。まずワーク Wの1辺の近めのみに一切の思らを上記方法によ ってつける。切ら、テータ(1)、(5)、(6) を使用しない。次に、その如Sに以づいてワーク Wを短回状に切り、劈叫面を出す。この面がレー ザーを発する面となる。この時間面に保護費をコ - ティングした後、各辺町状のワークWを250 μ 約のチップ 状に割るための B S をつける。 この 場合の似らの段さは100~150年程度であり、 BSは短刃状クークWの幅方向の中間部につけら れる。即ち、刈田状ワークWのエッジ芯には仰S がつけられないので、レーザーを発する透明節に 個Sが態形質を及ぼすことはない。又、この場合 にも、データ(4)、(5)、(6)を使用しな い上記方法によって一列の位Sをつける。以版に、 ワークwをチップ状に割り、ポンダーで鼠りし、 モールドして製品ができあがる。

(別の実施例)

(a) 頻微数18に代え、或は頻效数18とともに

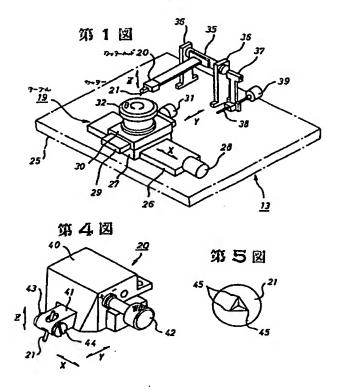
- 21に対し相対的にスライドさせる政権と:テーブル19のスライドとともに、カッター21を所定スクライブスピードで下降させ、カッター21を所定スクライブスピードで下降させた投続にカッター21を化合物半導体内の所定なさに保持した役にカッター21を係定スクライブスピードで上昇させる機能とを有するので、次の効果が削してきる。

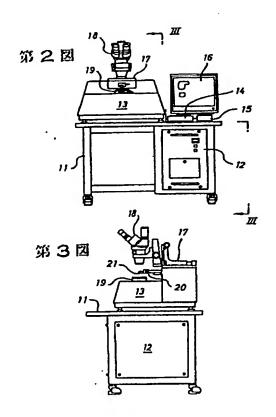
- (a) 知くしかも別れる方向を正確に定めることのできる胎形のポイント的な働いが正確につけられることから、レーザダイオードを得るための別問 作数が迅速かつ正確に行えるようになる。
- (b) 従って、つりられた傷ちによって努問面が特別にでないという国治点が解消でき、対象の少留りが依保に向上する。
- 4. 図面の簡単な説明

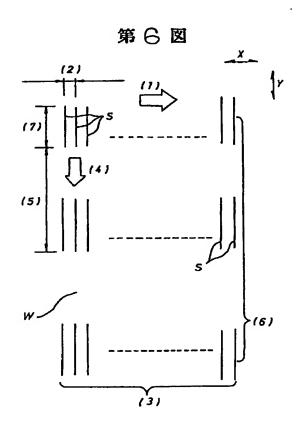
第1日は本発用によるレーザーダイオード用ポイントスクライブ装置の内部構造の数略を示す料 税図、第2回はその企体の数略を示す正面図、第

特開四62-163386(6)

3 回は第 2 図の 5 - 日 矢 視 図、 第 4 図 は カッターヘッド 7 の 科 別 4 、 第 5 図 は カッターの 底 面 図、 第 6 図 は フーク上の 8 の 位 2 を 示 す 平 面 略 図、 第 7 図 は カッターの 飲 数 を 示 す 製 血 図、 第 8 図 は 観 の 計 報 な 形 状 を 示 す 平 面 図 で あ る。 1 9 … テーブル、 2 0 … カッターヘッド、 2 1 … カッター 特許出 類 人 大 都 符 複 工 条 株 式 会 社 代 元 人 弁 理 士 大 及 忠 孝 …… 1







特開昭62-16338G (ブ)

